

求人票



東京エレクトロン デバイス

【勤務条件】

募集職種	<総合職>技術系①：製品担当エンジニア（半導体電子デバイス・ITソリューションの提案、技術支援） <総合職>技術系②：設計開発エンジニア（ボード・LSI・基板回路・ソフトウェア等の設計、自社製品開発） <総合職>営業系：ソリューションセールス（お客様の課題に対する最適な製品・サービスの企画、提案） <総合職>事務系：企画（管理・間接部門にて企業活動が円滑に運営されるように組織全体を支える業務）
勤務時間	9：00～17：30（休憩時間12：00～13：00） ※勤務時間は配属先により異なります
休日・休暇	完全週休2日制（土・日）・祝日、年末年始、年次有給休暇（初年度12日）、特別休暇（慶弔休暇・リフレッシュ休暇他） ※休日は配属先により異なります
勤務場所	主には、本社（横浜市）、エンジニアリングセンター（横浜市）、新宿オフィス（新宿区）、新宿サポートセンター（新宿区） ※将来的に転居を伴う転勤の可能性が有ります

【給与・待遇】

給 与		院 卒	学 部 卒	●地域手当について 横浜、東京地区勤務/親元同居または借上宅宅制度利用者の場合 ※独立生計者の場合 地域手当(¥58,000円) ※地域手当は勤務地と世帯状況によって金額が異なります
	基本給	¥191,500	¥176,300	
	地域手当	¥31,000	¥31,000	
	初任給計	¥222,500	¥207,300	
手 当	通勤手当(全額支給)、時間外勤務手当、地域手当 他			
昇 給	年1回			
賞 与	年2回			
住宅補助	独身者用借上宅制度(入居時費用会社負担、家賃補助) ※親元など自家から通勤できない場合、入社時より利用可能			
福利厚生	各種社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)、退職金制度(確定給付企業年金・退職一時金)、従業員持株会、財形貯蓄、企業内団体保険、育児・介護休業制度、子育て支援制度、福利厚生総合サービス、保養所(箱根、軽井沢、ニセコ)、スポーツクラブ法人契約			

【応募・選考方法】

採用予定数	20名程度
募集学科等	全学部・全学科（留学生の応募可） ※技術職：電気電子・機械・情報系学部歓迎
応 募	自由応募（リクナビよりエントリー）
応募書類	WEBエントリーシート(リクナビOPEN ES)、履歴書(自筆)、成績証明書、卒業(修了)見込証明書、健康診断書
選考対象	2018年3月 卒業・修了見込みの方 学内企業説明会 もしくは 当会社説明会参加者を選考対象といたします ※当会社説明会はリクナビ上で公開、予約受付をいたします。(場所：横浜、東京、大阪、広島、福岡地区予定)
選考手順	一次選考(人事担当者面接) → 二次選考(適正検査※Web) → 三次選考(人事部長面接) → 最終選考(役員面接)

【採用関係問い合わせ先】

東日本エリア 兼総合窓口	人事部 新卒採用グループ 〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア7階 電話：0120-747-062(フリーダイヤル) E-mail: recruit@teldevice.co.jp
西日本エリア	大阪管理室 新卒採用グループ 〒540-6033 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー33階 電話：06-4792-1901 E-mail: wsrecruit@teldevice.co.jp
採用情報HP	http://www.teldevice.co.jp/recruit/

～会社概要～

会社名	東京エレクトロン デバイス株式会社
設立	1986年3月
資本金	24億9575万円
代表者	代表取締役社長 徳重 敦之
株式	東京証券取引所 第一部 上場
本社所在地	〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア7階
従業員	942名(連結)
売上高	1178億円(2016年3月期)
事業内容	■半導体及び電子デバイス事業・・・半導体、ボード、ソフトウェア、電子部品等の販売、設計・開発 ■コンピュータシステム関連事業・・・ネットワーク、ストレージ、ソフトウェアの販売、保守サービス
国内主要拠点	本社(横浜市)、エンジニアリングセンター(横浜市)、新宿オフィス(新宿区) 新宿サポートセンター(新宿区)、大阪オフィス(大阪市)

1467